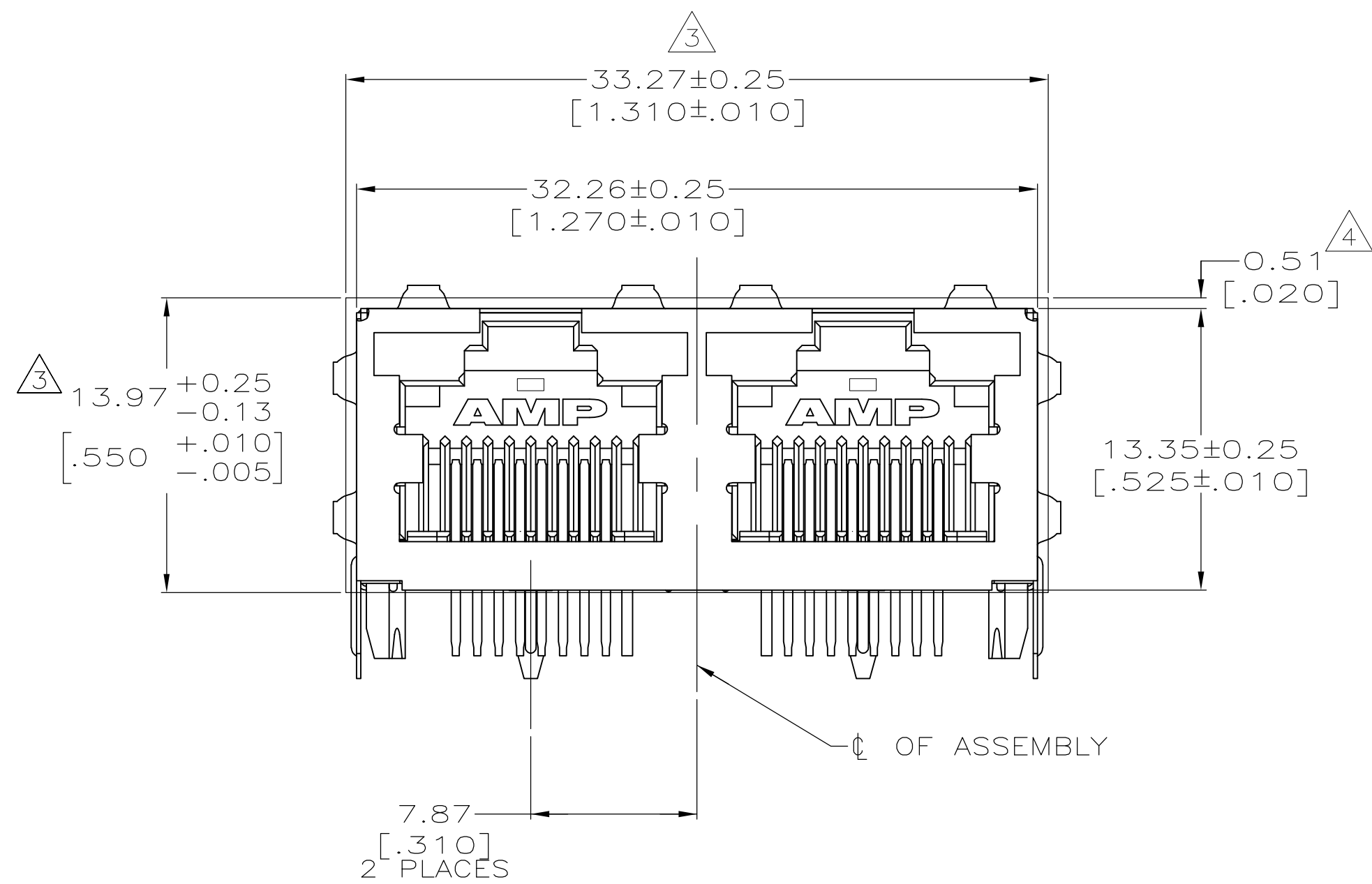


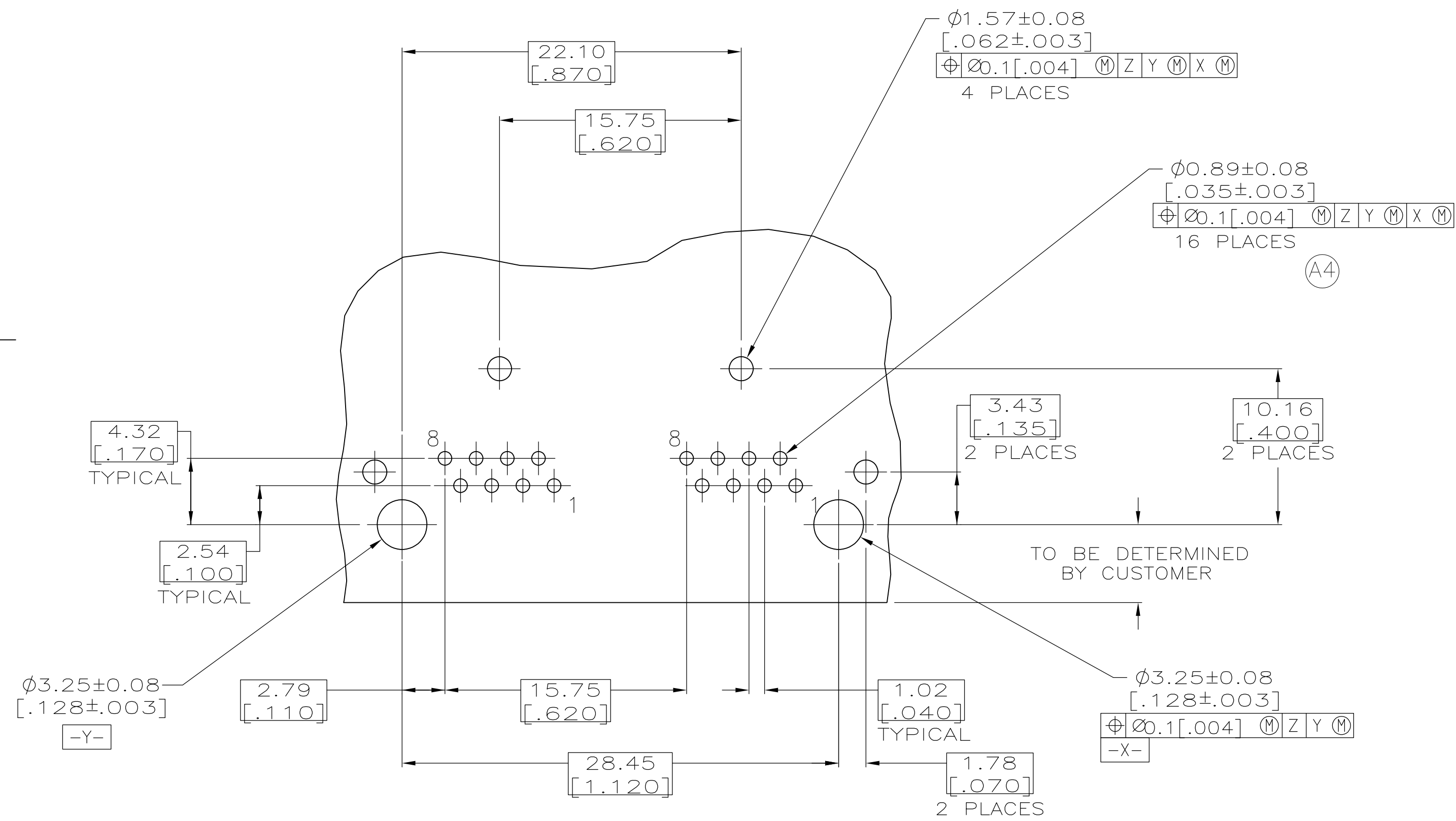


1. MATERIAL: HOUSING – HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK, UL94V-0;
TERMINALS – 0.36[.014] THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 3.81 μ m[.000150] MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA. 1.27 μ m [.000050] MINIMUM GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH 1.27 μ m [.000050] MINIMUM THICK NICKEL.
SHIELD – 0.196[.0077] THICK COPPER ZINC ALLOY PREPLATED WITH 1.27 μ m[.000050] MINIMUM SATIN NICKEL WITH 2.03 μ m[.000080] MINIMUM TIN POST DIPPED ON PCB GROUND TABS.
2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS PART 68, SUBPART F.

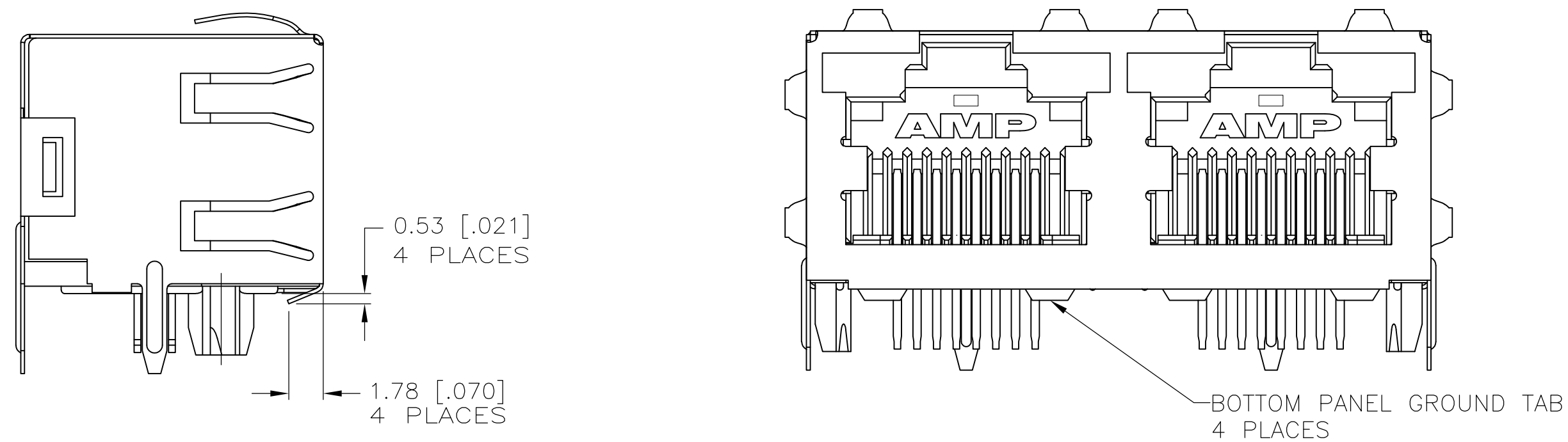
③ SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS.

④ SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR AND TOP PANEL OPENING.

⑤ THE PART IS PRELIMINARY.

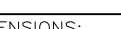


SUGGESTED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



PN 6368459-4
SAME AS PN 6368459-3
EXCEPT AS SHOWN WITH BOTTOM GROUND PANEL TAB

	W BOTTOM PANEL GROUND TAB	3.68 [.145]	6368459-4
	W/O BOTTOM PANEL GROUND TAB	3.68 [.145]	6368459-3
	W/O BOTTOM PANEL GROUND TAB	3.05 [.120]	6368459-1
	PANELL GROUND TAB	DIM. A	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 17APR2005 D.L.A.MAYER 17APR2005 J.WESTMAN 17APR2005		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
DIMENSIONS: mm 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.25(.01) 3 PLC ± 0.13(.005) 4 PLC ± - ANGLES FINISH		NAME INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY, 1X2, SHIELDED, PANEL GROUND -	
MATERIAL SEE NOTE 1		WEIGHT - CUSTOMER DRAWING		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A1 00779 C=6368459 -	
SEE NOTE 1		SEE NOTE 1		SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV A4	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9